

# 華岡工程學報

## 第二十九期

出刊者：中國文化大學工學院

發行人：陳景祥 院長

編輯者：華岡工程學報編輯委員會

ISSN：2077-009X

地址：台北市陽明山華岡路五十五號

電話：(02) 2861-8287

(02) 2861-0511 (轉 33005)

傳真：(02) 2861-8287

中華民國一〇一年六月

(版權所有，非經同意請勿翻印、翻譯或轉載)

### 華岡工程學報徵稿簡則

- 華岡工程學報為「材料及奈米科技」與「數位及機電科技」領域之學術刊物，常年性徵稿，歡迎賜稿。
- 本刊以刊載未經其他刊物發表之相關學術論文及研究成果為限。
- 來稿中英文不拘(中文稿需附英文摘要，英文稿需附中文摘要)，文章一律用單面稿紙。中文者橫寫，由左至右，並加標點，英文者請用加間行打出(Double Space)。
- 來稿請依一般學術論文規格撰寫(包括標題、本文、注釋、參考文獻等)，請以電子郵件傳遞WORD 檔，連同「著作權授權書」、「投稿基本資料表」郵寄本刊。詳細來稿編排格式請參閱中國文化大學工學院網站 (<http://www2.pccu.edu.tw/CRE>)。
- 投稿文章字數原則以 7,000 字及八頁內為限(含圖表及中、英文摘要)。
- 中文、英文摘要字數皆在200 字以內為限；並請附上4 至6 個與主題有關之中、英文關鍵字；中文投稿者，中文摘要置於英文摘要之前，英文投稿者則英文摘要置於前。
- 來稿均經審查程序，由本刊邀請二位學者專家審查，本刊所發表之論著，文責由作者自負。
- 經本刊登載之論文版權歸屬本刊及作者共同所有，非經共同同意，不得轉載於其他刊物。來稿若經刊登，將贈送抽印本電子檔。
- 來稿請註明詳細通訊地址及電話號碼，審查不合用之文稿，由編輯委員會退還原作者。

來稿請寄「111 台北市陽明山華岡路 55 號 中國文化大學工學院 華岡工程學報編輯委員會」收。